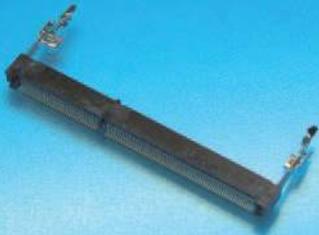


DDR3 DIMM Sockets

TE Connectivity 的 DIMM Sockets 能滿足伺服器、通訊及筆記型電腦平台的互連需求。此產品系列係採用 JEDEC 工業標準設計。Sockets 具備多類特色功能，可滿足要求顛峰效能的高速資料傳輸應用。



主要特色

- DDR3 DIMM 直插式T/H
- DDR3 DIMM 直插式SMT
- DDR3 SODIMM 側插式SMT
- Mini DIMM 側插式SMT

用途

用途：伺服器、筆記型電腦、通訊設備

產品項目 (續)

C DDR3 SODIMM 204P 側插式SMT 5.2mm 高度

產品料號 標準	產品料號 反向	端子電鍍	本體顏色	定位柱	包裝
2013289-1	2013290-1	鍍金(GF)	黑	有	盤裝
2013289-2	2013290-2	鍍金(10)	黑	有	盤裝
2013289-3	2013290-3	鍍金(30)	黑	有	盤裝
2-2013289-1	2-2013290-1	鍍金(GF)	黑	有	捲盤
2-2013289-2	2-2013290-2	鍍金(10)	黑	有	捲盤
2-2013289-3	2-2013290-3	鍍金(30)	黑	有	捲盤

A Mini DIMM 244P 側插式SMT

產品料號	方向	端子電鍍	高度	本體顏色	包裝
1735438-2	反向	鍍金(30)	9.79 mm	黑	盤裝
1735438-4	標準	鍍金(30)	9.79 mm	黑	盤裝
1-1735438-2	反向	鍍金(15)	9.79 mm	黑	盤裝
1-1735438-4	標準	鍍金(15)	9.79 mm	黑	盤裝

D DDR3 DIMM 240P 直插式SMT

產品料號	端子電鍍	本體顏色	卡扣顏色	包裝
2040727-1	鍍金(GF)	黑	原色	盤裝
2040727-4	鍍金(15)	黑	原色	盤裝
2040727-5	鍍金(30)	原色	原色	盤裝
2040727-6	鍍金(30)	黑	黑	盤裝
2040727-7	鍍金(30)	黑	原色	盤裝

C DDR3 SODIMM 204P 側插式SMT 4.0mm 高度

產品料號 標準	產品料號 反向	端子電鍍	本體顏色	定位柱	包裝
2013022-1	2013287-1	鍍金(GF)	黑	有	盤裝
2013022-2	2013287-2	鍍金(10)	黑	有	盤裝
2013022-3	2013287-3	鍍金(30)	黑	有	盤裝
2-2013022-1	2-2013287-1	鍍金(GF)	黑	有	捲盤
2-2013022-2	2-2013287-2	鍍金(10)	黑	有	捲盤
2-2013022-3	2-2013287-3	鍍金(30)	黑	有	捲盤

C DDR3 SODIMM 204P 側插式SMT 8.0mm 高度

產品料號 標準	產品料號 反向	端子電鍍	本體顏色	定位柱	包裝
2013297-1	2013298-1	鍍金(GF)	黑	有	盤裝
2013297-2	2013298-2	鍍金(10)	黑	有	盤裝
2013297-3	2013298-3	鍍金(30)	黑	有	盤裝
2-2013297-1	2-2013298-1	鍍金(GF)	黑	有	捲盤
2-2013297-2	2-2013298-2	鍍金(10)	黑	有	捲盤
2-2013297-3	2-2013298-3	鍍金(30)	黑	有	捲盤

C DDR3 SODIMM 204P 側插式SMT 9.2mm 高度

產品料號 標準	產品料號 反向	端子電鍍	本體顏色	定位柱	包裝
2013310-1	2013311-1	鍍金(GF)	黑	有	盤裝
2013310-2	2013311-2	鍍金(10)	黑	有	盤裝
2013310-3	2013311-3	鍍金(30)	黑	有	盤裝
2-2013310-1	2-2013311-1	鍍金(GF)	黑	有	捲盤
2-2013310-2	2-2013311-2	鍍金(10)	黑	有	捲盤
2-2013310-3	2-2013311-3	鍍金(30)	黑	有	捲盤

產品項目 (續)

C DDR3 SODIMM 204P 側插式SMT 10.1 mm 高度

產品料號	方向	端子電鍍	本體顏色	定位柱	包裝
2-1932393-1	標準	鍍金 (GF)	黑	有	捲盤
2-1932392-1	反向	鍍金 (GF)	黑	有	捲盤

B DDR3 DIMM 240P 直插式T/H

產品料號	端子電鍍	本體顏色	卡扣顏色	焊腳長度	包裝
1932000-1	鍍金 (GF)	原色	原色	2.67 mm	盤裝
1932000-2	鍍金 (GF)	原色	原色	3.18 mm	盤裝
1932000-3	鍍金 (GF)	原色	原色	4.00 mm	盤裝
1932000-4	鍍金 (15)	原色	原色	2.67 mm	盤裝
1932000-5	鍍金 (15)	原色	原色	3.18 mm	盤裝
1932000-6	鍍金 (15)	原色	原色	4.00 mm	盤裝
1932000-7	鍍金 (GF)	黑	原色	2.67 mm	盤裝
1-1932000-0	鍍金 (15)	黑	原色	2.67 mm	盤裝
1-1932000-1	鍍金 (15)	黑	原色	3.18 mm	盤裝
1-1932000-5	鍍金 (GF)	黑	黑	4.00 mm	盤裝
1-1932000-6	鍍金 (15)	黑	黑	2.67 mm	盤裝
1-1932000-7	鍍金 (15)	黑	黑	3.18 mm	盤裝
2-1932000-1	鍍金 (15)	橙	原色	2.67 mm	盤裝
2-1932000-5	鍍金 (15)	藍	原色	2.67 mm	盤裝
3-1932000-3	鍍金 (15)	綠	原色	2.67 mm	盤裝
4-1932000-6	鍍金 (30)	黑	原色	2.67 mm	盤裝
4-1932000-7	鍍金 (30)	黑	原色	3.18 mm	盤裝
4-1932000-8	鍍金 (30)	黑	原色	4.00 mm	盤裝
5-1932000-1	鍍金 (30)	黑	黑	3.18 mm	盤裝
5-1932000-2	鍍金 (30)	黑	黑	4.00 mm	盤裝
6-1932000-4	鍍金 (GF)	藍	原色	2.54 mm	盤裝
6-1932000-5	鍍金 (GF)	粉	原色	2.54 mm	盤裝
7-1932000-2	鍍金 (15)	藍	原色	2.67 mm	盤裝
7-1932000-5	鍍金 (30)	黑	原色	2.54 mm	盤裝
7-1932000-6	鍍金 (30)	黑	黑	2.54 mm	盤裝

B DDR3 DIMM 240P 低阻抗直插式T/H

產品料號	端子電鍍	本體顏色	卡扣顏色	焊腳長度	包裝
1932031-4	鍍金 (15)	原色	原色	2.67 mm	盤裝
1932031-5	鍍金 (15)	原色	原色	3.18 mm	盤裝
1-1932031-0	鍍金 (15)	黑	原色	2.67 mm	盤裝
1-1932031-1	鍍金 (15)	黑	原色	3.18 mm	盤裝
1-1932031-5	鍍金 (GF)	黑	黑	4.00 mm	盤裝
1-1932031-6	鍍金 (15)	黑	黑	2.67 mm	盤裝
2-1932031-5	鍍金 (15)	藍	原色	2.67 mm	盤裝
2-1932031-6	鍍金 (15)	藍	原色	3.18 mm	盤裝
3-1932031-4	鍍金 (15)	綠	原色	3.18 mm	盤裝
4-1932031-7	鍍金 (30)	黑	原色	3.18 mm	盤裝
4-1932031-9	鍍金 (30)	藍	原色	3.18 mm	盤裝
5-1932031-8	鍍金 (15)	藍	原色	3.18 mm	盤裝
5-1932031-9	鍍金 (30)	原色	原色	3.18 mm	盤裝



FOR MORE INFORMATION

TE Connectivity Technical Support Center

美國：	+1 (800) 522-6752
加拿大：	+1 (905) 470-4425
中美洲及墨西哥：	+52(0) 55-1106-0814
南美洲：	+55 (0) 11-2103-6000
德國：	+49 (0) 6251-133-1999
英國：	+44 (0) 8706-080208
法國：	+33 (0) 1-3420-8686
荷蘭：	+31 (0) 73-6246-999
中國：	+86 (0) 400-820-6015

For other country number go to te.com/supportcenter

Part numbers in this brochure are RoHS Compliant*, unless marked otherwise.

*as defined www.te.com/leadfree

te.com

© 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.
6-1773457-3 CIS PDF 4/2011

TE Connectivity, TE connectivity標誌及TE標誌為商標。

本文所提及之其他產品、標示及公司名稱，皆為各自所有者之商標。

TE Connectivity 已盡可能確保此型錄資訊之準確性，但不保證內容完全無誤，對於資訊準確性、正確性、可靠性或即時性，TE Connectivity 亦不提供任何擔保、保固或保證。TE Connectivity 保留隨時修改本文資訊之權利，恕不另行告知。TE Connectivity 在此宣示所有關於本文資訊之暗示保固，包括但不限於任何適銷性或特定用途適用性之保固，皆有免責權。此型錄中所列之外觀尺寸僅供參考，如有變更，恕不另行通知。規格如有變更，恕不另行通知。關於最新外觀尺寸及設計規格，請洽 TE Connectivity。此間資訊或說明在任何情況下不構成要約。

